

深圳市科技创新委员会

深圳市国家自主创新示范区管理委员会
深圳市高新技术产业园区管理委员会
深圳市外国专家局

请输入搜索内容



您的当前位置: 首页 > 深圳市科技创新委员会网站_公开目录 > 资金信息 > 其他资金信息

深圳市科技创新委员会关于办理2021年银政企合作贴息项目资金拨款的通知

信息来源: 深圳市科技创新委员会

发布时间: 2021-04-12 11:54

A+ | A-

各相关单位:

2021年银政企合作贴息项目资金已下达, 根据《深圳市科技研发资金管理办法》(深科技创新规〔2019〕2号), 现将相关事项通知如下:

一、填写账户信息

请受资助的企业到深圳市科技创新委业务系统的“单位基本信息”中填写有关基本账户信息, “银行账户名称”应为企业名称, 特别是企业变更了名称的, 请准确填写企业最新名称。请认真核对各项信息, 确保准确无误, 造成银行退票耽误拨付的, 后果自负。

二、提交拨款材料 (详见附件2)

1. 受资助企业拨款办理人员及账户确认函 (附件2, 资助金额见附件1);
2. 加盖财务专用章的收款收据;
3. 提供办理拨款手续人员身份证及工作证复印件原件, 在身份证复印件上签名及提供联系方式;
4. 提供办理拨款手续人员公司身份的依据 (法人委托证明);
5. 企业名称已发生变更与收款人名称不一致的, 同时提交企业名称变更证明材料。

以上资料请于4月20日前提交到深圳市南山区科技园南区高新技术产业园区C1综合服务楼 (中国储能大厦南侧, 虚拟大学园北侧) 3楼309。请在附件1中找出项目对应的序号, 并在提交资料首页右上角用铅笔标注。资料提交咨询电话: 0755- 86524476, 项目咨询电话: 0755-88102017。

特此通知。

附件:

- 1.2021年度银政企合作贴息项目资助计划
- 2.市科技研发资金办理拨款须知 (事后补贴项目)

深圳市科技创新委员会

2021年4月12日

附件下载

[附件1: 2021年度银政企合作贴息项目资助计划.xlsx](#)

[附件2: 市科技研发资金办理拨款须知 \(事后补贴项目\) \(贴息项目\) .doc](#)

